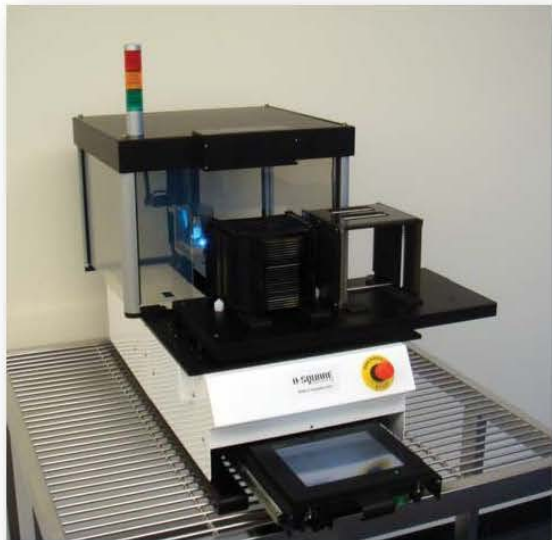


Automatic Wafer Mover

High Performance Wafer Handling Products

自動ウエハ枚葉移載装置



H-Square 社製の AWM 型自動ウエハ移載装置はカセット間のウエハを移載する卓上型ソーターです。

< 特長・仕様 >

- 省スペース(卓上型)
- SEMI 規格ウエハ、厚ウエハ、薄ウエハに対応。
- 生産工程、検査工程、研究開発、テスト工程等向け。
- タッチスクリーンにより、あらかじめ登録したレシピモード もしくは手動モードの選択が可能。
- レシピモードでは、登録済のレシピを選択してキャリア間のウエハ操作を設定できます。
- 手動モードでは、画面操作で対象ウエハの選択と移動先指定が行えます。
- エンドエフェクタにはウエハマッピングセンサ及び緊急 EMO スイッチ搭載。
- OCR 読取/整列機能は搭載していません。
- 電源: 100-120VAC、24VDC
- サイズ: 高 693.4mm/奥行 769.6mm/幅 563.8mm
- 重量: 36Kg

< 用途 >

- ・ウエハの移載
- ・ウエハのソート
- ・ウエハの分割
- ・その他、特殊プログラム



<http://youtu.be/VBxTrts82Js>

AWM4	100mm wafers
AWM6	150mm wafers
AWM8	200mm wafers

H-SQUARE™

CORPORATION

2991 Copper Road
Santa Clara, CA 95051 USA

T (408) 732-1240
F (408) 732-7970
www.h-square.com
info@h-square.com

© 2013 H-Square Corp

ナガセテクノエンジニアリング株式会社

◇横浜市港北区新羽町 887 TEL 045-541-0208 FAX 045-541-0237
◇大阪市東淀川区東中島 3-5-10 TEL 06-6324-7728 FAX 06-6324-7680
◇熊本市東区石原 1-11-70 TEL 096-389-7865 FAX 096-389-7869